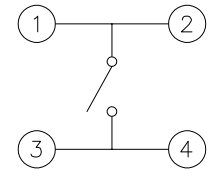
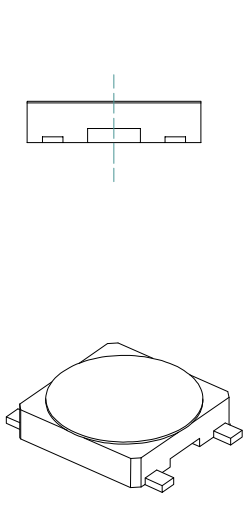
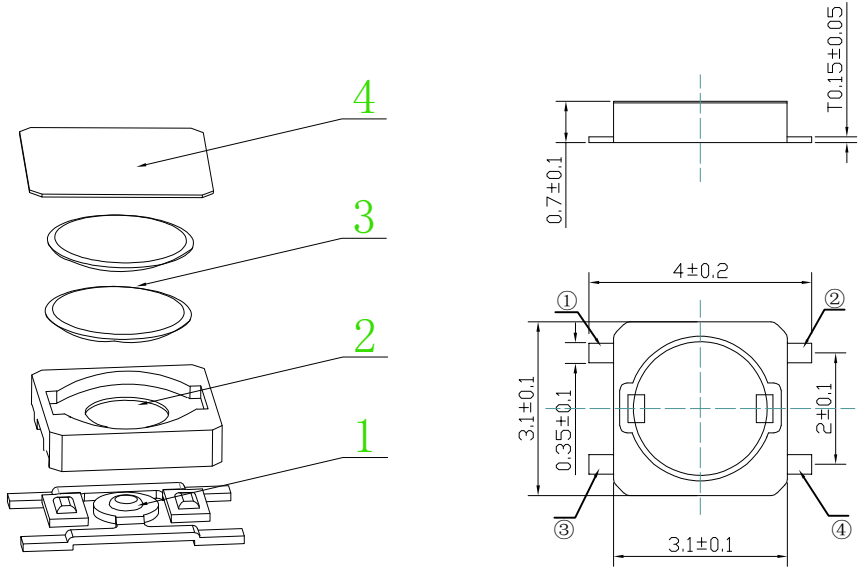
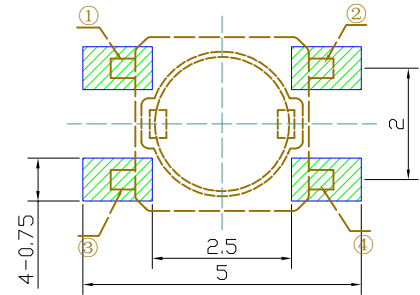


6	7	8
标 记 MARK.	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	日期 DATE

修 改 REVISE	核 准 APPROVE



CIRCUIT DIAGRAM



P. C. B MOUNTING PATTERN DIMENSION
the following soldering are recommended
for reflow soldering

项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 50mA
绝缘电阻:	≥100MΩ 100V DC/1min
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min
电气寿命:	100,000 cycles Min
环境温度:	-40℃ ~ +85℃
接触电阻:	≤100mΩ Max
行 程:	0.18±0.1mm
动作力:	160gf±30gf

4	防尘膜	聚酰亚胺	1	黄色
3	弹片	SUS301	1/2	镀银
2	基座	LCP	1	白/黑色
1	卡件	磷铜	1	镀银
编号	部件名称	材料名称	数量	备注

未标注公差列表				单 位: UNIT		mm		产品系列 Product series		轻 触 开 关	
X.	±0.2	X. °	±1°	材 质 MATERIAL				产 品 名 称 Product Title		3*3*0.7 薄片直脚	
.X	±0.1	.X °	±0.5°	重 量 WT.				产 品 编 码 Product number			
.XX	±0.05	.XX°	±0.3°	图 号 DWG NO.							
.XXX	±0.02	.XXX°	----	视 图 VIEW		比例 SCALE		1 : 1		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.	
设 计 DESIGN						版 本 REV.		A0			
审 核 CHECKED				日 期		2020/03					
校 准 化 STANDARD											
批 准 APPROVE										张 数 第 页	